

MICON 5 SAFETY, SMT Standard, 5.6 ± 1.1 N, 1 Ö + 1 S

BALD ERHÄLTlich


Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Automotive
- › Elektromedizin

Spezielle Features

- › Goldkontakte, sicheres Schalten bei niedrigen Strömen
- › Besonderes taktiles Feedback
- › Hohe Packungsdichte durch kleinen Formfaktor (5,1 x 6,4 mm)
- › Unterschiedliche Betätigungskräfte
- › Ring- und Vollausschaltung der Tastenfläche durch Stößel
- › Variable Bauhöhen durch Stößel
- › Anschlusstechnik: SMT
- › Traceability durch Produktkennzeichnung nach DIN EN ISO 9001



Beschreibung

Die MICON 5 Kurzhubtaster sind extrem schaltsichere Bauelemente mit sehr geringem Platzbedarf. Sie können einzeln, in Reihen oder als Tastenfelder angeordnet werden. Für den Einsatz unter Folie empfehlen wir die MICON 5-Taster mit Stößeln zu kombinieren. Die Eigenschaften auf einen Blick:

- › Geeignet für die wichtigsten Lötverfahren
- › Wellen-Lötbad für THT-Versionen
- › Reflow-Löten für SMT-Versionen
- › Dampfphasen-Löten für SMT-Versionen
- › Handlötung
- › Verarbeitung der SMT-Ausführung mit SMT-Bestückungsautomaten
- › IMDS-Eintrag
- › Verpackung im Blistergurt, Spule mit 2.100 Stück
- › Vorschlag für Schablonendruck: 150 µm-Schablone mit 10% Pad-Verkleinerung auf Fläche

Technische Daten

› Allgemein

Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	125 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C

The information in this data sheet only contains general descriptions and / or performance features, which may not apply precisely as described to the respective application, and which may change due to further product enhancements. The technical data, illustrations and other information about our products are the mere results of individual technical testing. These descriptions and other product features are only binding if they expressly agreed upon at the time of the conclusion of a binding contract. In all other cases, we reserve the right to make technical changes as well as changes of availability. Pictures and other graphic illustrations are approximations only. All product names may be trademarks or brand names of the RAFI Group or any other sub-supplier of RAFI. The use of such by any third parties for their own purposes may infringe the rights of the respective entity holding those rights.

Stand: 06.01.2023 Seite: 1/6

RAFI GmbH & Co. KG

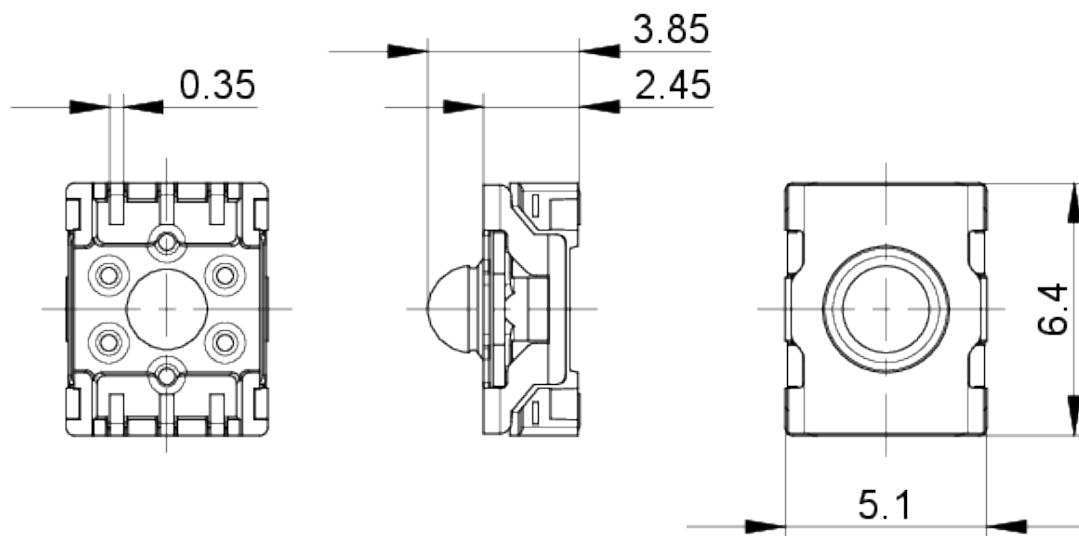
Ravensburger Str. 128-134
88276 Berg / Ravensburg
Germany
www.rafi-group.com,
info.headquarters@rafi-group.com

beleuchtbar	nein
Lötverfahren	Reflow
Lötwärmebeständigkeit nach Norm	DIN EN 60068-2-58 DIN EN 61760-1
Verpackung	Blister
Lebensdauer	1.000.000 Zyklen
B10	1.300.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP54 IPx7
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP54 IPx7
MSL Moisture Sensitivity Level	1
Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27	50 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig
Schwingbeständigkeit gem. Norm IEC 60068-2-6	5 g bei 10...500 Hz
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
> Einbaumaße	
Einbauhöhe	3,85 ± 0.1 mm
Raster, min.	6 x 7,8 mm
Außenmaß Länge	6,4 ± 0.1 mm
Außenmaß Breite	5,1 ± 0.1 mm
Außenmaß Höhe	3,85 ± 0.1 mm
> Mechanische Kennwerte	
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	8 N
Betätigungskraft, min.	5.6 ± 1.1 N
Schaltweg	0,9 ± 0.15 mm
Kontaktfunktion	1 Ö + 1 S
Kontaktwerkstoff	Gold
Anschluss rückseitig	SMT
Lötbarkeit	Ja
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, min.	0,02 V
Schaltspannung, max.	35 V
Spannungsfestigkeit	250 V
Schaltstrom, min.	0,00001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	1 W

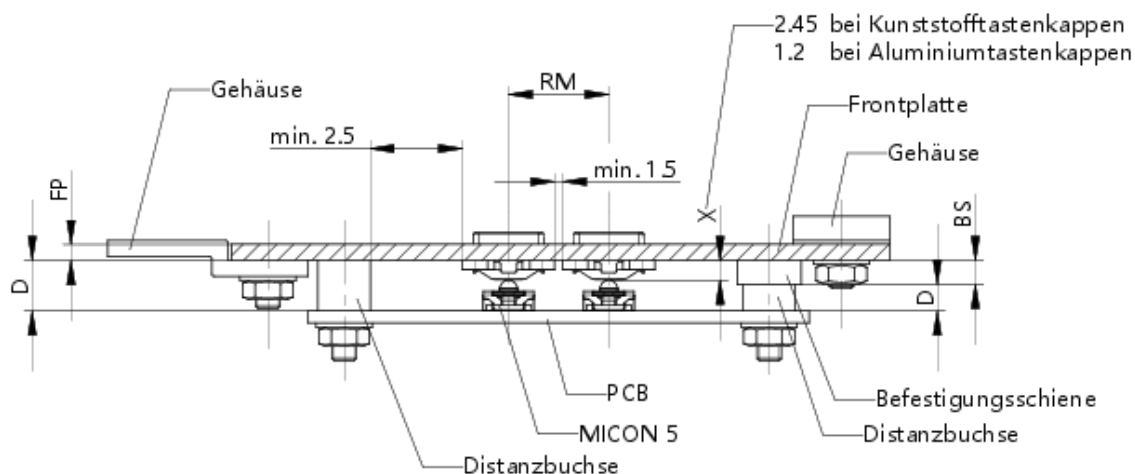
Direkte Links
[> RAFI eCatalog](#)

Zeichnungen

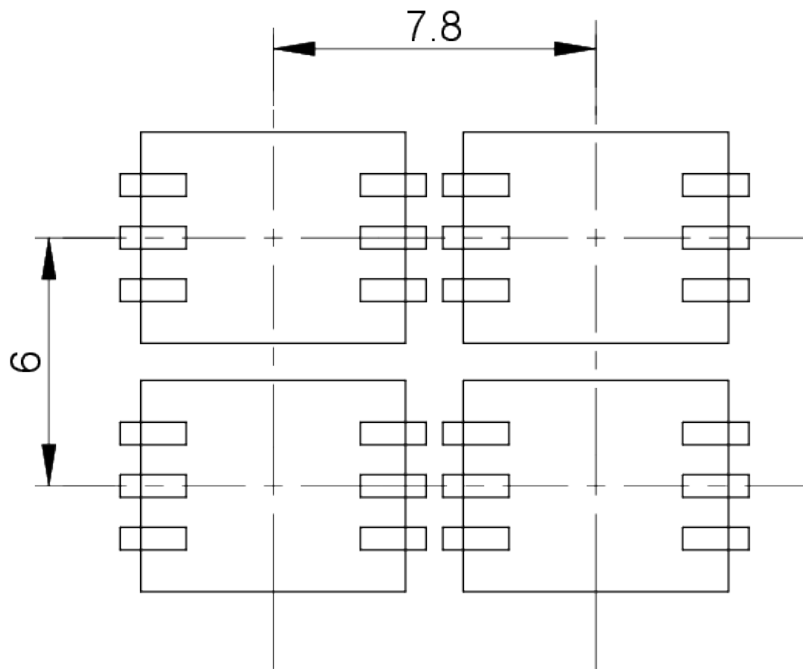
Maß-Zeichnungen



System-Zeichnung

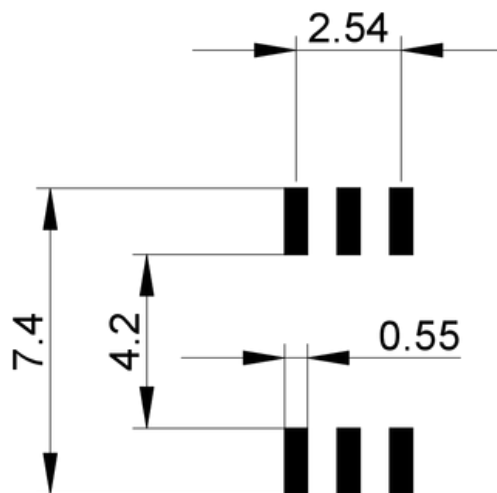


Leiterplatten-Zeichnung

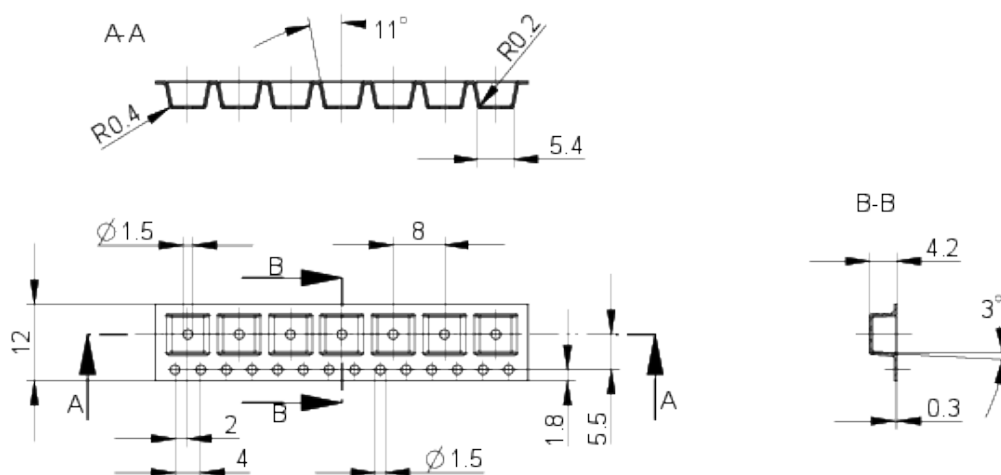


MICON 5 SMT

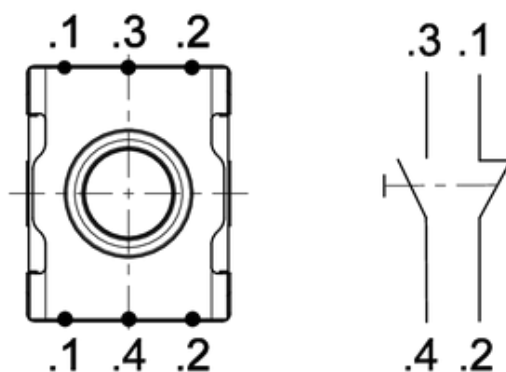
Leiterplatten-Zeichnung



Verpackungs-Zeichnung



Anschlussplan-Zeichnung

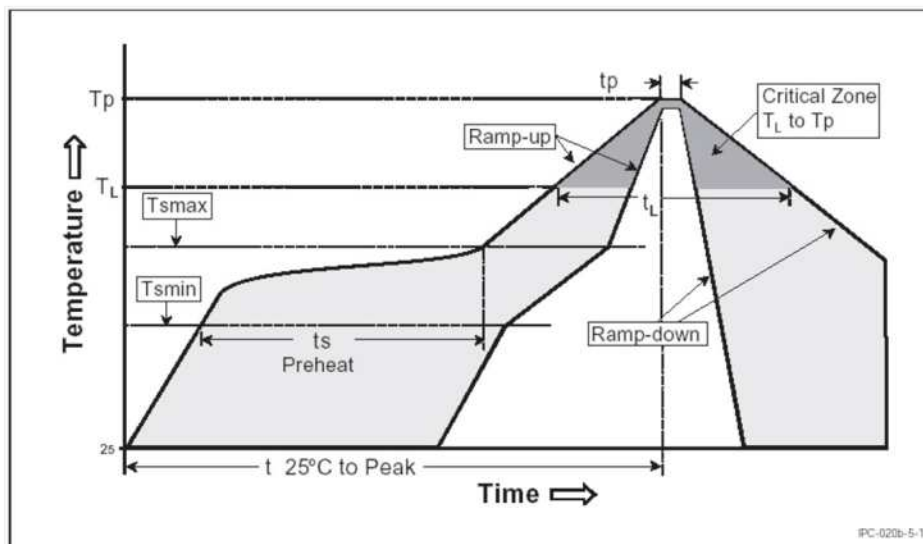


Montage

RAFI soldering profile for ROHS compliant reflow components



Publication date: October 7, 2021



Parameter	RAFI values
Gradient (T_L to T_P)	max. 3°C / s
Preheating zone	
Minimum temperature (T_{smin})	150°C
Maximum temperature (T_{smax})	200°C
Time (from min. to max.) (t_s)	60 - 120 s
Gradient (T_{smax} to T_L)	max. 3°C / s
Time over melting temperature (T_L) time (t_L)	217°C 60 - 150 s
Peak temperature (T_P)	max. 260°C (+0°C)
Time within peak temperature - 5°C (t_p)	20-40 s
Gradient ramp down	max. 6°C / s
Time difference from 25°C to peak temperature	max. 8 minutes

The reflow soldering profile is based on the definition of Jecdec J-STD-020D.

The information in this sheet only contains general descriptions and / or performance features, which may not apply precisely as described to the respective application, and which may change due to further product enhancements. The technical data, illustrations and other information about our products are the mere results of individual technical testing. These descriptions and other product features are only binding if they expressly agreed upon at the time of the conclusion of a binding contract. In all other cases, we reserve the right to make technical changes as well as changes of availability. Pictures and other graphic illustrations are approximations only. All product names may be trademarks or brand names of the RAFI Group or any other sub-supplier of RAFI. The use of such by any third parties for their own purposes may infringe the rights of the respective entity holding those rights. Subject to change and errors excepted. Details about delivery times and availability are noncommittal and have no legal force.

RAFI GmbH & Co. KG
 Ravensburger Str. 128-134, 88276 Berg / Ravensburg
 GERMANY – www.rafi-group.com

page 1 of 1